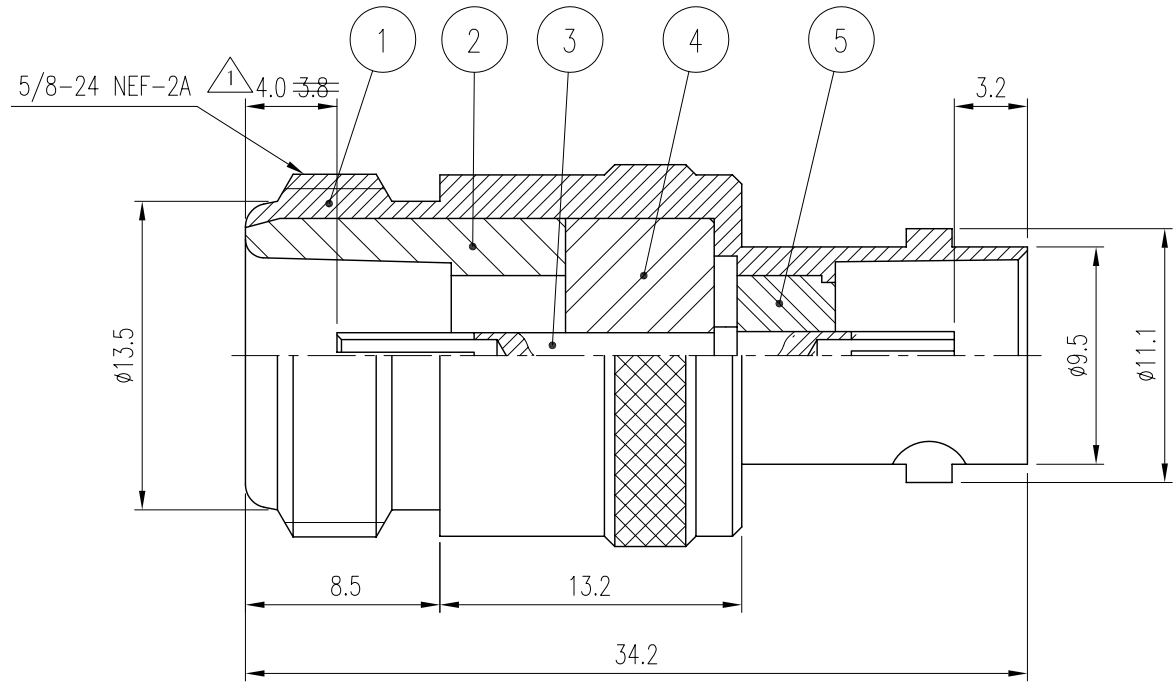


기각 ST										수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)									1	실버처리No.200904-0007 FN높이 개선을 위한 FN길이에 변경	김인철	윤상진	2009. 04. 21.	
ST(개선)														



△1	5	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00083-N/1 (H6523)
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00763-N/1 (H8520)
	3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00147-5/1 (EA213)
	2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00922-5/1 (D8023)
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00107-5/1(DA232)
	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

공통공차	년월일	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
소수 각도 분수	2009. 4. 21.				
재질	승인				
열처리	검도	 VER.1			
보호파막처리	제도				
	작성부서	연 구 소			
	적도 NS	단위 mm	중량	A4	도번
					AD00262-7/1
					K361-572-001